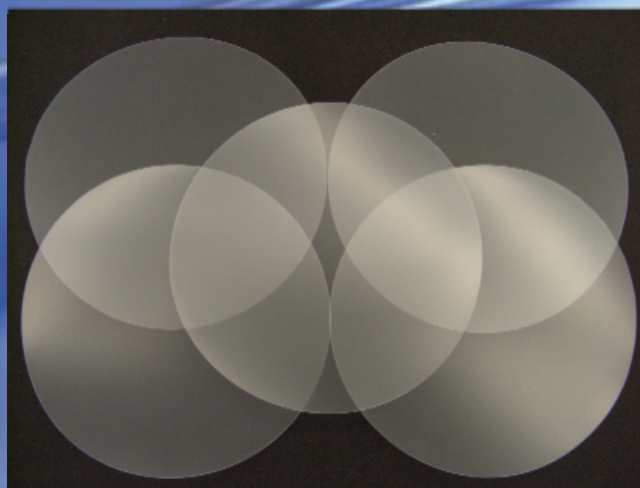




SEIKOH GIKEN



XF5D

抛光研磨片

■ 特点

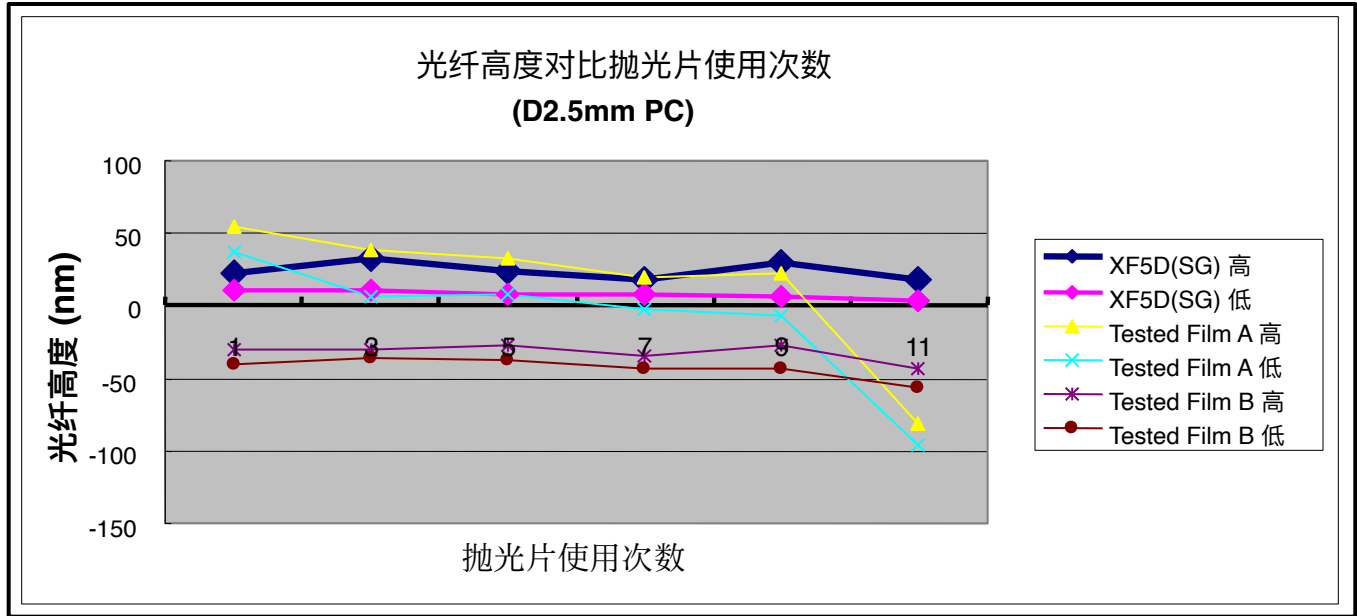
- 平滑地研磨,减少划痕
- 设计旨在提供GR326端面几何要求
- 光纤高度对比抛光片使用次数表现稳定
- 是APC和UPC理想的高质量研磨
- 轻易达到减低成本效果
- 光纤端面没有黏合剂污秽
- UPC水平的研磨结果

■ 规格

型号	XF5D
材料	SiO ₂
直径	127mm
颜色	半透明
应用	2.5mm and 1.25mm 插芯
抛光片寿命	5 至 10 次
包装	100片 / 式
贮存条件	 SEIKOH GIKEN 湿度: 30~70%

■ 测试数据

研磨机 : SFP-550
研磨夹具 : PH55-FF-20
研磨时间 : 1分钟
研磨液 : 纯净水



说明： 以上是用SG的研磨机及工艺得出的数据

与其他测试的抛光片的研磨次数比较, XF5D抛光片表现平稳和最接近0nm的光纤高度

■ 订货资料

型号	描述	片 / 包
XF5D	5" 抛光片	100
XF4D	4"抛光片	100
XF07	70mm抛光片	100

Ver. E1.0

中国区代理商:

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel: +86 755 86655593; 86655448; 86655579

Website: www.pztest.com Email: info@pztest.com